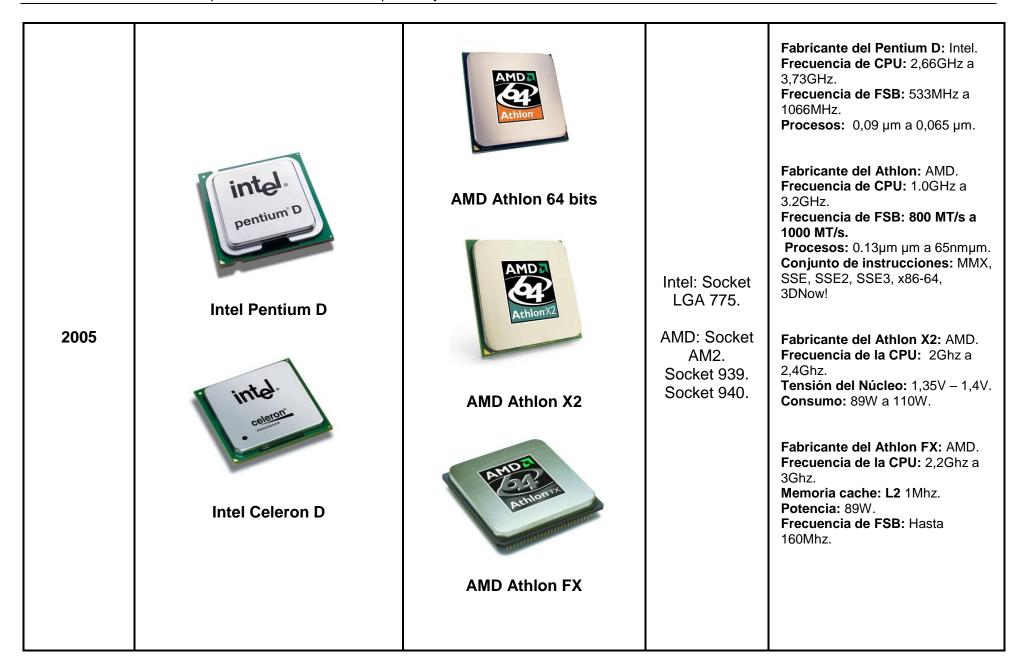
MICROPROCESADORES, EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BÁSICAS

Se muestra a continuación la evolución histórica de los microprocesadores fabricados por INTEL (fundada en 1968 por Robert Noyce, Gordon Moore y Andrew Grove) y AMD (fundada en 1969 por Jerry Sanders y Seven Friends), además de los zócalos que corresponden con cada uno de los modelos y sus principales características técnicas y de fabricación.

AÑO DE FABRICACIÓN	EMPRESAS FABRICANTES		ZÓCALO	CARACTERÍSTICAS
	INTEL	AMD	ZOCALO	PRINCIPALES
1971	4004		DIP – 16 pines	Microprocesador de 4 bits. Contiene 2.300 transistores. Encapsulado CERDIP de 16 pines. Máxima velocidad de reloj 740KHz. Usa Arquitectura Harvard, es decir, almacenamiento separado de programas y datos. Instrucciones de 8 bits de ancho, que no deben ser colocadas en la misma memoria de datos de 4 bits. Este microprocesador consta de 46 instrucciones.
1972	ROOS		DIP – 18 Pines	El i8008 emplea direcciones de 14 bits, pudiendo direccionar hasta 16 KB de memoria. El circuito integrado del i8008, limitado por los 18 contactos de su encapsulado DIP, tiene un bus compartido de datos y direcciones de 8 bits, por lo que necesita una gran cantidad de circuitería externa para poder ser utilizado. El i8008 puede acceder a 8 puertos de entrada y 24 de salida. Este microprocesador tenía un reloj interno de 500Khz.

1978	8086	 DIP – 40 Pines	Los Intel 8086 e Intel 8088 (i8086, llamado oficialmente iAPX 86, e i8088) son dos microprocesadores de 16 bits diseñados por Intel en 1978, iniciadores de la arquitectura x86. La diferencia entre el i8086 y el i8088 es que este último utiliza un bus externo de 8 bits, para poder emplear circuitos de soporte al microprocesador más económicos, en contraposición al bus de 16 bits del i8086. La frecuencia con la cual se comienzan a fabricar estos microprocesadores ronda los 5Mhz.
1979	8088	 DIP – 40 Pines	
1982	BOZBS BOZBS BOZBS BOZBS BOZBS BOZBS BOZBS BOZBS BOZBS	 PLCC – 68 Pines	El Intel 80286 (oficialmente iAPX 286, también conocido como i286 o 286) es un microprocesador de 16 bits de la familia x86, que fue lanzado al mercado por Intel el 1 de febrero de 1982. Cuenta con 134.000 transistores. Las versiones iniciales del i286 funcionaban a 6 y 8MHz, pero acabó alcanzando un clock de hasta 25Mhz.

1985	intel 1386 5%	AMD 80386	PLCC – 68 Pines	Fabricantes: Intel, AMD, IBM Frecuencia de la CPU: 16 MHz a 40MHz Procesos: 1.5 µm a 1 µm. Conjunto de instrucciones: x86 (IA-32). Socket: PLCC de 68 pines
1989	Intel 80486	AMD 80486	Socket 1, 3 y 5. 169 Pines. Tipo LIF y ZIF.	Fabricantes: Intel, AMD, Texas Instruments. Frecuencia de la CPU: 25MHz a 100MHz. Clock de FSB: 25MHz a 50MHz. Procesos: 0.8 μm Conjunto de instrucciones: x86 (i386).
1993	intel Pentium A88561-66 SX837 intel® pentium Ly192588 INTEL® Intel Pentium		Socket 7. 321 Pines. Tipo ZIF. Intel: Socket 8.	Fabricante: Intel. Frecuencia de CPU: 60MHz a 300MHz. Frecuencia de FSB: 50MHz a 66MHz. Procesos: 0.8µm µm a 0.25µm. Conjunto de instrucciones: x86. Nombre de núcleo: P5. P54, P54CS, P55C, Tillamook.



2005		AMD Turion	Socket S1. Socket 754.	Fabricante: AMD. Frecuencia de CPU: 1,6GHz a 2,4GHz. Frecuencia de FSB: 1600 MT/s Procesos: 0,095 μm. Conjunto de instrucciones: AMD64.
2006	Intel Core Duo		Socket M. Socket P. Socket T. Socket LGA 775.	Fabricante Core Duo: Intel. Frecuencia de CPU: 1.06GHz a 2.50GHz. Frecuencia de FSB: 533MT/s a 667MT/s Procesos: 0.065 μm. Conjunto de instrucciones: x86 MMX SSE SSE2 SSE3. Fabricante Core 2 Duo: Intel. Frecuencia de CPU: 1.06GHz a 3.33GHz. Frecuencia de FSB: 533MT/s a
2007	Intel Core 2 Duo		Micro PGA 478. Micro PGA: 479.	1600MT/s. Procesos: 0.065 μm a 0.040 μm Conjunto de instrucciones: x86, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, x86-64. La principal diferencia entre el micro Intel Core Duo y el Core 2 Duo reside en que el primero no soporta el modo de trabajo en 64 bits, por lo tanto sólo podrá ejecutar aplicaciones en 32 bits.

·				
2008 - 2011	Intel Atom N450		Intel Socket 441 ball (Micro- FCBGA)	Intel Atom es el nombre de la línea de microprocesadores x86 y x86-64 de Intel, anteriormente denominados Silverthorne/Diamondville. Están diseñados para un proceso de fabricación de 45 nm CMOS y destinados a utilizarse en dispositivos móviles de Internet. Frecuencia de CPU: 800 MHz a 2,0 GHz. Velocidad de FSB: 533 y 667 MT/s.
2010 - 2011	Intel Core i5	AMD FX'* FD950FHMEKHE FA 1325P63 958234030025 DIFFSED IN GERARY HASE IN MALAYSIA AMD FX	Intel Socket LGA 1155 LGA 1156 AMD Socket AM3+ Socket F	Fabricante del Core i5: Intel. Frecuencia de CPU: 1,5GHz a 3.1GHz. Procesos: 32 nm. Conjunto de instrucciones: x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2 Fabricante del FX: AMD. Frecuencia de CPU: 2,8Ghz a 4,2Ghz. Procesos: 32nm a 22nm. Conjunto de instrucciones: x86, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, x86-84, SSE4.1, SSE4.2, AES, AVX, FMA4, XOP
2011 – 2012 2013	Intel core i7 – 4ta generación	AMD Fusion FAMILY OF APUS AMD Fusion 4ta generación	Intel Socket LGA 1150 AMD Socket FM2	Intel Core i7: Frecuencia de CPU: 3,4GHz a 3,9GHz. Tecnología de 22nm. Cache L3: 8Mb. Gráficos integrados: Intel HD Graphics 4600. Soporta memoria DDR3. AMD Fusión: Se denominó así a la unión entre AMD y ATI integrados en la misma pastilla. Frecuencia de base de la CPU 3,2Ghz. Con tecnología de 32nm a 22nm. Soporta memoria DDR3.





Intel Core i3 - 7300

2015 - 2016



Intel Core i5 - 7600



Intel Core i7 7700



AMD A4 - 7300



AMD Ryzen 5 - 1600



AMD ryzen 7 - 1800

Microprocesadores de 7ma generación

Intel core i3: Posee 2 núcleos con una frecuencia básica de 4Ghz. Tecnología de 14nm. Con 4MB de caché. Admite Memoria DDR4 con capacidad máxima de 64Gb.

Intel core i5: Al igual que el i3 posee una tecnología de 14nm. 4 núcleos con frecuencia de base en 3.8Ghz, 6MB de cache. Soporta 64Mb de memoria DDR4.

Intel core i7: Es uno de los máximos exponentes de intel, con tecnología de 14nm, posee 4 núcleos con frecuencia de base de 4.2Ghz. 8MB de caché L3, soportando 64Gb de ram DDR4.

AMD A4: Posee 2 núcleos con frecuencia de base de 3.8Ghz, 1MB de caché L2 y tecnología de fabricación de 32nm. Este micro se trata de un APU con gráficos Radeon HD8470D.

AMD Ryzen 5: Con 6 núcleos y frecuencia de base de 3.2Ghz, posee 3MB de cache L2 16MB L3. Se contruye con tecnología de 14nm y tiene dos canales de memoria DDR4.

AMD Ryzen 7: Posee 8 núcleos con frecuencia de base de 3.6Ghz, 4MB de chaché L2 y 16MB de cache L3. Soporta memoria DDR4 de hasta 4000Mhz con tecnología AMP.

Intel Core i3

Core i5

Core i7

Socket H4

LGA 1151

2017	(intel) Core™ i9		FCLGA 2066	Intel Core i9: Para Competir con el Ryzen de AMD, Intel coloca en el mercado el poderoso Core i9. Con modelos de 4 y hasta 18 núcleos y frecuencias de hasta 4,3 Ghz. Además el Core i9 posee 14MB de chache L3. Soporta memoria DDR4 de 2666Mhz con 4 canales y una capacidad de 128GB.
------	---------------------	--	------------	--